05,06

Исследование магнитных свойств пленок Со, выращенных на модифицированной поверхности Si(111)

© К.С. Ермаков, А.В. Огнев, Л.А. Чеботкевич

Дальневосточный федеральный университет,

Владивосток, Россия

E-mail: ognevav@gmail.com

(Поступила в Редакцию 22 апреля 2014 г.)

Исследованы магнитные свойства и доменная структура эпитаксиальных пленок Со, полученных на модифицированной поверхности $\mathrm{Si}(111)$. Вначале были изучены процессы роста наноструктур силицида меди на поверхности $\mathrm{Si}(111)$. На поверхности $\mathrm{Si}(111)-5.55\times5.55-\mathrm{Cu}$ формировались кластеры силицида меди при температуре подложки $\sim550^{\circ}\mathrm{C}$. Сформированные наноструктуры имеют идеальную огранку, боковые ребра и длинная сторона проволок ориентированы вдоль кристаллографических направлений $\langle110\rangle\mathrm{Si}$. Затем на сформированные структуры осаждали пленки Со. Исследование коэрцитивной силы и приведенной остаточной намагниченности показало, что пленки $\mathrm{Co}(111)$ имеют кристаллографическую анизотропию шестого порядка. Коэрцитивная сила пленок Со, осажденных на слой буфера Cu, в ~6 раз меньше, чем пленок Co, осажденных на поверхности $\mathrm{Si}(111)-5.55\times5.55-\mathrm{Cu}$ и $\mathrm{Si}(111)-5.55\times5.55-\mathrm{Cu}$ /кластеры $\mathrm{(Cu-Si)}$.

Работа поддержана Министерством образования и науки и Научным фондом Дальневосточного государственного университета.

1. Введение

Развитие технологий создания объектов нанометрового размера, а также их изучение в последнее время стало одним из приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований [1,2]. Изучение условий формирования, упорядочения и стабильности наноструктур в системе полупроводниковая подложка-наноостровки силицидов металлов является актуальным для микроэлектроники [3-6]. Силициды переходных металлов используются в качестве омических контактов, материалов затворов [7,8]. Системы, состоящие из тонких слоев ферромагнетика, полупроводников и немагнитной прослойки, интенсивно изучаются в последнее время в связи с возможностью создания на их основе устройств спинтроники [9]. Недавно показано, что, несмотря на формирование барьера Шотки, через интерфейс Cu/Si (111) возможен транспорт электронов с высокими энергиями (так называемые "горячие" электроны) [10]. Поэтому, сформировав на слое силицида ферромагнитную пленку, можно инжектировать спинполяризованные электроны в кремний.

Одним из ключевых параметров, определяющих область практического использования пленок, является магнитная анизотропия. Тип магнитной анизотропии зависит от технологических параметров получения пленок, например от типа подложки, на которую осаждают пленки. Так, в эпитаксиальных пленках Со, осажденных на атомарно-гладкие подложки Si (111), магнитокристаллическая анизотропия трехосная, а если использовать вицинальный Si (111), то ступени кремния индуцируют в пленке одноосную анизотропию [11]. Изменить анизотропию в пленках можно также с помощью квазисинусоидальных шероховатостей на подложке, созданных

ионным облучением [12]. Материалы с многоосной анизотропией затем могут быть использованы для создания магнитных сенсоров.

В настоящей работе исследованы магнитные свойства пленок Со, выращенных на модифицированных поверхностях Si (111). Сначала с помощью самоорганизации на поверхностной фазе Si (111) -5.55×5.55 —Си были получены наноструктуры силицида меди. Затем осаждали пленки кобальта с медным буфером или без него. Установлено влияние наноструктур силицида меди и медного буфера на магнитную анизотропию, коэрцитивную силу и доменную структуру эпитаксиальных пленок Со.

2. Экспериментальная часть

Пленки Со и Си осаждали методом молекулярнолучевой эпитаксии в вакууме $P=2\cdot 10^{-10}\,\mathrm{Torr}$ на атомарно-гладкие монокристаллические подложки Si (111).

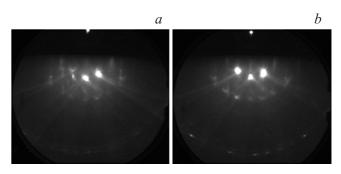


Рис. 1. Картины ДБЭ: a — модифицированная поверхность Si (111) – 5.55×5.55 — Cu, b — Si (111) – 5.55×5.55 — Cu/кластеры (Cu—Si).

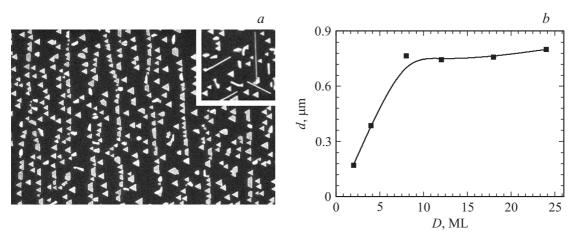


Рис. 2. СЭМ-изображение распределения кластеров силицида меди (размер $26 \times 36\,\mu\mathrm{m}$) (a) и зависимость размера кластеров от толщины покрытия Cu (b). На вставке — СЭМ-изображение проволоки силицида меди (размер $12 \times 12\,\mu\text{m}$).

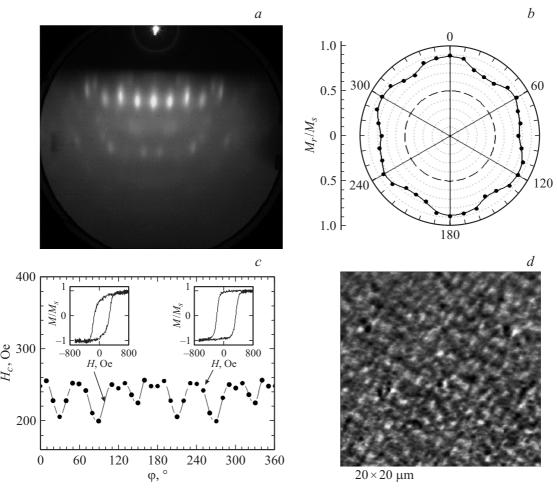


Рис. 3. ДБЭ пленки $\mathrm{Si}\,(111) - 5.55 \times 5.55 - \mathrm{Cu/Co}\,(4\,\mathrm{nm})$ (*a*), полярная диаграмма $M_r/M_s = f(\varphi)$ (*b*), зависимость H_c от азимутального угла (c) и изображение MCM магнитной структуры (d).

Предварительная дегазация подложек Si (111) осуществлялась косвенным прогревом в течение 8 h при температуре 500-550°C. Для удаления оставшегося естественного окисла кремний быстро разогревали до $\sim 1200^{\circ}\mathrm{C}$, пропуская постоянный ток, и выдерживали при этой температуре в течение 1 min. На поверхность $Si(111)7 \times 7$ при температуре подложки $\sim 550^{\circ} \mathrm{C}$ осаждали Си. Кобальт осаждали при комнатной температуре подложек.

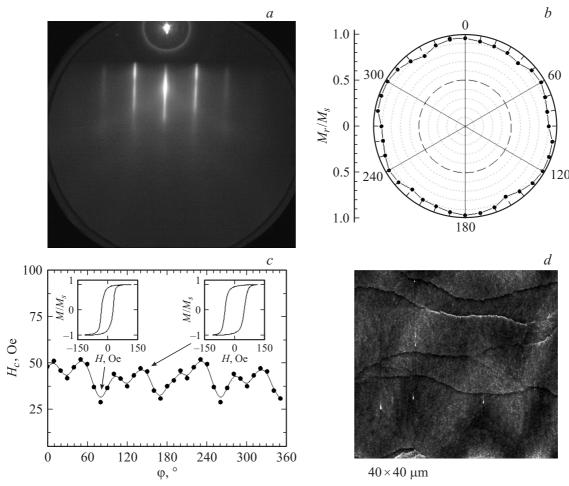


Рис. 4. ДБЭ пленки Si (111) – 5.55 × 5.55 – Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm) (a), полярная диаграмма $M_r/M_s = f(\phi)$ (b), зависимость H_c от азимутального угла (c) и изображение МСМ магнитной структуры, полученное Ивановым [14] (d).

Скорость осаждения Си и Со определялась в процессе осаждения по осцилляциям интенсивности зеркально отраженного пучка электронов (дифракция быстрых электронов — ДБЭ) от эпитаксиальных слоев и составила 1 и 0.3 nm/min соответственно.

Структуру образцов исследовали *in situ* методом ДБЭ с энергией электронного пучка $15\,\mathrm{keV}$ и методом сканирующей туннельной микроскопии (напряжение $\pm 2.0\,\mathrm{V}$, туннельный ток $1\,\mathrm{nA}$). Морфология поверхности исследовалась *ex situ* методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Магнитные свойства пленок исследовались с помощью магнитной силовой микроскопии (МСМ), петли гистерезиса получали, используя продольный магнито-оптический эффект Керра.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Рост силицида меди. Покрытие подложки Si (111) 0.5—1 монослоями (ML) Си при температуре подложки $\sim 550^{\circ}$ С приводит к формированию

поверхностной фазы Si (111)–5.55 \times 5.55—Cu, которая является силицидом Cu [13]. После завершения формирования слоя стабильной квазипериодической фазы Si (111)–5.55 \times 5.55—Cu идет рост трехмерных островков. Исследования показали, что картины ДБЭ поверхностной фазы Si (111)–5.55 \times 5.55—Cu и трехмерных островков аналогичны (рис. 1). Это доказывает, что островки являются силицидом меди. Покрытие в 1 ML Cu соответствует толщине атомного слоя Cu, равной 2.09 Å.

Осаждение Си в диапазоне покрытий от 2 до 4 ML приводит к образованию эпитаксиальных наноостровков силицида меди (кластеров), которые имеют треугольную и многоугольную форму. Боковые ребра сформированных эпитаксиальных наноостровков силицида меди ориентированы вдоль кристаллографических направлений подложки $\langle 110 \rangle \mathrm{Si}$.

При толщине покрытия Cu в диапазоне 4-24 ML наряду с наноостровками формируются идеально ровные нанопроволоки силицида меди (вставка на рис. 2,a). Длинная сторона нанопроволок ориентирована вдоль кристаллографических направлений $\langle 110 \rangle$ Si. Из картин СЭМ видно (рис. 2,a), что кластеры расположены вдоль

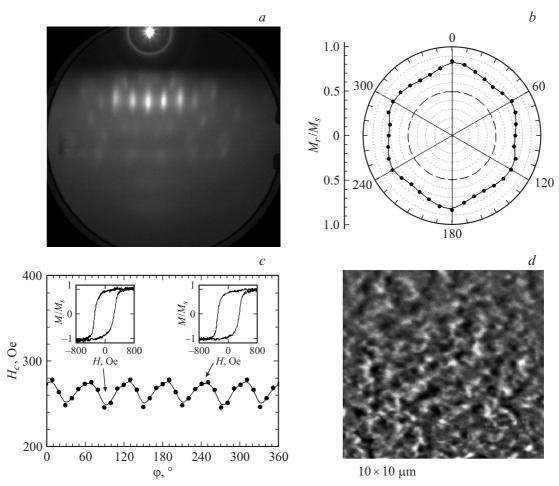


Рис. 5. ДБЭ пленки Si (111) -5.55×5.55 — Сu/кластер (Cu—Si)/Co (4 nm) (a), полярная диаграмма $M_r/M_s = f(\varphi)$ (b), зависимость H_c от азимутального угла (c) и изображение МСМ магнитной структуры (d).

моноатомных ступеней, ориентированных параллельно одному из кристаллографических направлений типа ⟨110⟩Si. Экспериментально определенная максимальная длина сформированных нанопроволок достигает 12 μ m, а ширина — 100 nm.

Исследования картин СЭМ показали, что с увеличением толщины покрытия Cu до 8 ML плотность и среднее значение диаметра островков силицида меди увеличиваются (рис. 2, b). При толщине покрытия меди от 8 до 25 ML среднее значение диаметра островков не изменяется, а плотность островков растет. При толщине покрытия Cu более 25 ML наблюдается коалесценция островков с нанопроволоками.

3.2. Эпитаксиальные пленки Со.

1) Si (111) -5.55×5.55 -Cu/Co (4 nm). Анализ картин ДБЭ пленок Со толщиной 4 nm, осажденных на поверхность $Si(111) - 5.55 \times 5.55 - Cu$, показал наложение двух обратных решеток: силицида кобальта и ГЦК-Со (рис. 3, a). Это свидетельствует о наличии двух фаз: одна решетка соответствует ГЦК-Со, вторая — силициду кобальта.

Наличие на электронограммах ярких рефлексов дифракции только на просвет свидетельствует о большой шероховатости поверхности (среднеквадратичная амплитуда шероховатости $h_q=5\,\mathrm{nm}$ по данным ACM). Повторяемость картин ДБЭ через 60° свидетельствует о симметрии шестого порядка.

На рис. 3, b, c приведены зависимости приведеностаточной намагниченности $M_r/M_s = f(\varphi)$ коэрцитивной силы $H_c = f(\varphi)$ для пленок Si (111) – 5.55 \times 5.55 – Cu/Co (4 nm), где M_r — остаточная намагниченность, M_s — намагниченность насыщения, ϕ — азимутальный угол между направлением внешнего магнитного поля и одним из кристаллографических направлений типа (110). На полярной диаграмме значение M_r/M_s изменяется в пределах 0.93-0.78. Однако, несмотря на то что изменение M_r/M_s составляет 16%, видно, что в пленке реализуется магнитная кристаллографическая анизотропия шестого порядка, что характерно для структуры ГЦК-Со(111). В этой плоскости расположены три кристаллографические оси легкого намагничивания типа (110). Зависимость $H_c = f(\varphi)$ также показывает периодичность в 60° . Коэрцитивная сила этих пленок равна 250 Ое.

Исследование образцов методом МСМ осуществлялось по двухпроходной методике. Сканирование произ-

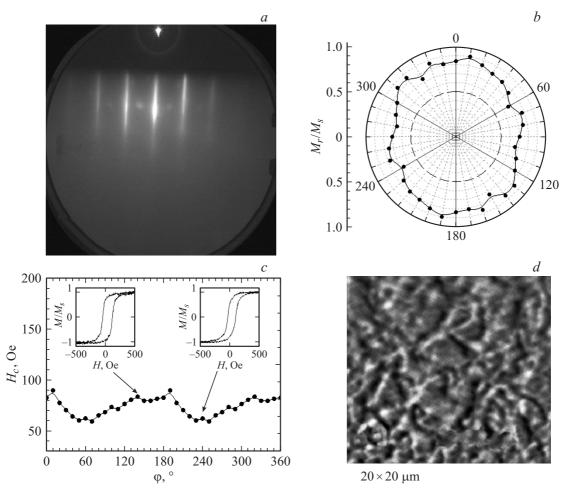


Рис. 6. ДБЭ пленки Si (111) -5.55×5.55 -Cu/кластеры (Cu-Si)/Cu (3 nm)/Co (4 nm) (a), полярная диаграмма $M_r/M_s = f(\varphi)$ (b), зависимость H_c от азимутального угла (c), изображение МСМ магнитной структуры (d).

водилось двумя типами зондов: стандартным и с низким значением магнитного момента. Изображение МСМ, приведенное на рис. 3, d, выявляет сложную магнитную структуру с искривленными доменными стенками, что может быть обусловлено двухфазностью структуры. Размер доменов в этих образцах порядка $1\,\mu{\rm m}$.

2) Si (111)/5.55 \times 5.55—Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm). Наличие вытянутых рефлексов на отражение на картине ДБЭ пленки Si (111)—5.55 \times 5.55—Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm) свидетельствует об атомарно-гладкой поверхности осажденной пленки Co. Расшифровка картин ДБЭ показала, что ГЦК-фаза Co (111) имеет такую же ориентацию, как и буферный слой Cu: Co (111) \parallel Cu (111) и $\langle 110 \rangle$ Co \parallel $\langle 110 \rangle$ Cu (рис. 4, a).

Согласно полярной диаграмме, $M_r/M_s = f(\phi)$ пленки Si (111)—5.55 × 5.55—Cu/Cu (3 nm)/Co (4 nm) (рис. 4, b) изменяется в интервале 0.9—0.97. Тем не менее наблюдается слабо выраженная магнитная анизотропия шестого порядка. Величина коэрцитивной силы (рис. 4, c) имеет некоторый разброс, однако строгой периодичности не наблюдается. Значение H_c изменяется в пределах 30—50 Oe.

Уменьшение H_c в пленках Со, осажденных на слой Си-буфера, обусловлено тем, что это однофазные пленки ГЦК-Со (111), которые имеют атомарно-гладкую поверхность.

Изображения МСМ доменной структуры приведены на рис. 4, d. Видны протяженные доменные стенки. Размер доменов $\sim 10\,\mu\mathrm{m}$.

3) Si (111) — 5.55 \times 5.55—Cu/кластер (Cu—Si)/Co (4 nm). На поверхности Si (111) — 5.55 \times 5.55—Cu формировали кластеры силицида меди (Cu—Si), осаждая 12 ML Cu при температуре 550°C, и на полученную структуру осаждали Co (4 nm). Картины ДБЭ этих пленок (рис. 5, a) идентичны приведенным на рис. 3, a (присутствуют две фазы: силицид кобальта и Co). Среднеквадратичная амплитуда шероховатости пленки Si (111) — 5.55 \times 5.55—Cu/кластер (Cu-Si)/Co (4 nm), равна 1.3 nm.

Полярная диаграмма $M_r/M_s=f(\phi)$ также выявляет анизотропию шестого порядка (рис. 5, b). Однако видно, что в одном из направлений типа $\langle 110 \rangle$ отношение M_r/M_s больше, чем в других направлениях такого же типа. Это связано с тем, что кластеры выстраиваются

преимущественно в одном направлении (как показано на рис. (2, a), совпадающем с направлением моноатомных ступенек подложки Si (111). Зависимость $H_c = f(\varphi)$ также выявляет анизотропию шестого порядка (рис. 5, c). Значение $H_c \approx 280 \, \text{Oe}$. Увеличение H_c по сравнению с аналогичной величиной рис. 3, с обусловлено наличием кластеров.

Изображения МСМ магнитной структуры, приведенные на рис. 5, d, аналогичны изображениям на рис. 3, d. Размеры доменов $\sim 1 \, \mu \text{m}$.

4) Si (111) – 5.55×5.55 – Cu/кластеры (Cu – Si)/Cu(3 nm)/ Со (4 nm) На картинах ДБЭ от структур Si (111)- 5.55×5.55 —Cu/кластеры (Cu—Si)/Cu (3 nm)/Co (4 nm) с буферным слоем Си присутствуют как вытянутые рефлексы от плоских участков поверхности, так и рефлексы дифракции на просвет от трехмерных островков (рис. 6, a). Пленка Со имеет ГЦК-структуру и ориентирована плоскостью (111).

Полярная диаграмма $M_r/M_s = f(\varphi)$ выявляет трехосную кристаллографическую анизотропию (рис. 6, b). Одно из кристаллографических направлений на полярной диаграмме выражено более ярко. Особенно хорошо это видно на зависимости $H_c = f(\varphi)$, которая повторяется через 180° ($H_c = 60-85\,\mathrm{Oe}$) (рис. 6,c). Увеличение коэрцитивной силы по сравнению с H_c пленки $Si(111)-5.55 \times 5.55-Cu/Cu$ (3 nm)/Co (4 nm), также обусловлено наличием кластеров.

Изображение МСМ магнитной структуры приведено на рис. 6, *d*. Видно, что размеры доменов увеличились, протяженность доменных границ стала больше, чем на пленках $Si(111) - 5.55 \times 5.55 - Cu/кластер$ (Cu-Si)/Co (4 nm) и они менее изогнуты.

4. Выводы

- 1. При осаждении Cu (до 24 ML) на поверхность $Si(111) - 5.55 \times 5.55 - Cu$ при температуре 550°C образуются островки (кластеры) и проволоки с идеально ровными поверхностями силицида меди. Расположение кластеров имеет преимущественное направление вдоль моноатомных ступеней, ориентированных вдоль одного из кристаллографических направлений (110)Si.
- 2. Все исследованные пленки Со, осажденные на поверхность Si (111) – 5.55 × 5.55 – Cu с кластерами Cu – Si и без кластеров, со слоем Си буфера и без слоя буфера, имеют выраженную трехосную кристаллографическую анизотропию.
- 3. При осаждении Со на поверхности Si (111)- 5.55×5.55 —Cu и Si (111)— 5.55×5.55 —Cu/кластеры (Cu-Si) образуются двухфазные структуры, состоящие из силицида кобальта и ГЦК-Со, а после напыления буферного слоя Си растет однофазная пленка ГЦК-Со.
- 4. Подпыление буферного слоя уменьшает коэрцитивную силу пленок Со примерно в 6 раз, что обусловлено сглаживанием шероховатостей поверхности пленки и ее однофазностью.

5. Размер доменов и протяженность доменных границ пленок Со существенно увеличиваются при осаждении Со на слой буфера Си.

Список литературы

- [1] Ф.Г. Старос. Кибернетика. Перспективы развития. Наука, M. (1981). 192 c.
- [2] Дж. Уайтсайдс, Д. Эйглер, Р. Андерс. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований. Мир, М. (2002). 220 с.
- [3] N.J. Motta. J. Phys. Condens. Matter. 14, 8353 (2002).
- [4] F.J. Walker, E.D. Specht, R.A. McKee. Phys. Rev. Lett. 67, 2818 (1991).
- [5] Z.H. Zhang, S.J. Hasegawa. Surf. Sci. 415, 363 (1998).
- [6] A.V. Zotov, D.V. Gruznev, O.A. Utasa., V.G. Kotlyar., A.A. Saranin. Surface Sci. 602, 391 (2008).
- [7] L.A. Chebotkevich, K.S. Ermakov, V.V. Balashev, A.V. Davydenko, Yu.P. Ivanov, A.V. Ognev. Phys. Met. Metallogr. 109, 6, 604 (2010).
- [8] S.L. Zhang, M.C. Östling. Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 28, 1 (2003).
- [9] I. Appelbaum, B. Huang, D.J.J. Monsma. Nature 447, 295 (2007).
- [10] S. Parui, J.R.R. van der Ploeg, K.G. Rana, T.J. Banerjee. Phys. Status Solid (RRL) 5, 388 (2011).
- [11] Л.А. Чеботкевич, К.С. Ермаков, А.В. Огнев, Е.В. Пустовалов. ФТТ 53, 11, 2152 (2011).
- [12] M.O. Liedke, M. Korner, K. Lenz, M. Fritzsche, M. Ranjan, A. Keller, E. Cizmar, S.A. Zvyagin, S. Facsko, K. Potzger, J. Lindner, J. Fassbender, Phys. Rev. B 87, 024424 (2013).
- [13] S.A. Chambers, S.B. Anderson, J.H. Weaver. Phys. Rev. B 32, 581 (1985).
- [14] К.С. Ермаков, Ю.П. Иванов, Л.А. Чеботкевич. ФТТ 52, 12, 2392 (2010).